05;12 Адсорбция молекул воды в иттрий-бариевых купратных сверхпроводниках

© Б.М. Горелов, Д.В. Морозовская, В.М. Пашков, В.А. Сидорчук

Институт химии поверхности АН Украины, 252022 Киев, Украина

(Поступило в Редакцию 18 мая 1999 г. В окончательной редакции 10 сентября 1999 г.)

Методами гравиметрии и термогравиметрического анализа исследована адсорбция молекул воды в высокотемпературном сверхпроводнике $YBa_2Cu_3O_7$ при комнатной температуре. Показано, что адсорбция воды разделяется на поверхностную и объемную, которая начинается после образования на поверхности физически связанного слоя воды толщиной не менее 65–100 Å. При объемной адсорбции молекулы H₂O диффундируют из полислоя в кристаллическую решетку, где образуют четыре связанных состояния с температурами десорбции ~ 208, 330, 370, 775°C и теплотами 38, 99, 72, 68 kJ/mol и локализуются преимущественно в междоузлиях промежуточных слоев. Локализация молекул в решетке не влияет на температуру сверхпроводящего перехода и сопротивление на постоянном токе, однако приводит к росту поверхностного сопротивление на постоянном токе возрастает при образовании диэлектрических включений других фаз.

Введение

Известно [1–5], что при взаимодействии с водой высокотемпературные сверхпроводники деградируют. Деградация зависит от активности атомов на поверхности кристаллов, границы раздела (сверхпроводник–жидкость, сверхпроводник–пар), плотности керамик, примесей в кристаллитах или среде. Так, в нормальных условиях монокристаллы YBa₂Cu₃O₇ и керамики плотностью, превышающей 4.5 g/cm³, практически не взаимодействуют с парами воды, тогда как менее плотные образцы могут разлагаться, причем присутствие углекислого газа и наличие примесей галогенов ускоряют деградацию. Этот процесс характеризуется быстрой и медленной стадиями [6] и ведет к уменьшению количества сверхпроводящей фазы.

Кроме того, молекулы воды внедряются в кристаллическую решетку YBa₂Cu₃O₇ без разложения соединения [7,8]. В решетке молекулы H₂O могут локализоваться более чем в 10 неэквивалентных междоузлиях, и при ярко выраженной слоистой структуре решетки с существенно разными барьерами диффузии вдоль и поперек оси с распределение молекул может характеризоваться неоднородным заполнением междоузлий в каждом слое. При этом внедрение молекул H₂O в кристаллическую решетку YBa2Cu3O7 может привести к повышению критической температуры (T_c) [8], хотя влияние молекул, локализованных в разных местах решетки, на поведение T_c , по-видимому, различно. При различной роли купратных и промежуточных слоев в механизме высокотемпературной сверхпроводимости преимущественное заполнение молекулами H₂O междоузлий в слоях CuO₂ или Ba-O и Cu1-О можно использовать для определения их роли в механизме сверхпроводимости.

Следует отметить, что деградация, внедрение и диффузия молекул H₂O в решетку протекают в процессе адсорбции после химического связывания молекул с атомами на поверхности YBa₂Cu₃O₇ и, вероятно, характеризуются разной скоростью, поскольку разложение определяется скоростью реактивной диффузии, а внедрение — скоростью диффузии в решетку. Исследование адсорбции воды позволяет определить условия начала внедрения и диффузии молекул в решетку, места локализации, количество и эволюцию связанных состояний, их влияние на T_c и появление других фаз.

Целью настоящей работы было исследование адсорбции молекул воды в YBa2Cu3O7, условий начала внедрения молекул в кристаллическую решетку, кинетики и места локализации связанных состояний молекул в решетке, их влияния на критическую температуру и сопротивления. Для этого изучалась поверхностная и объемная адсорбция молекул H₂O при разных давлениях и постоянной температуре в YBa₂Cu₃O₇, а также соединениях CuO, Y2O3, BaO2 и BaO, которые использовались для моделирования взаимодействия молекул H₂O с атомами сверхпроводника. Исследовались также условия появления объемной адсорбции и внедрения молекул в кристаллическую решетку, количество связанных состояний молекул в решетке и их влияние на Т_с и сопротивление. Исследования выполнены методами гравиметрии, термогравиметрии и по измерениям сопротивления на постоянном и переменном токах.

Образцы и методика исследований

Изучались дисперсные образцы YBa₂Cu₃O₇ и рентгеновски однофазные керамики плотностью 5.5 g/cm³ с параметрами решетки a = 3.821 Å, b = 3.889 Å, c = 11.667 Å. Дисперсные образцы получались диспергированием керамик с последующим отжигом порошка в кислороде в течение 6–8 h при 420°C. Частицы порошка имели форму чешуек диаметром 17–20 μ m, толщиной ~ 10 μ m и удельную поверхность 1 m²/g. Использовались также нестехиометрические соединения $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ с $\delta > 0$, которые получались отжигом в вакууме образцов с $\delta = 0$.

Для модельных экспериментов применялись особо чистые порошки окисидов меди, иттрия, бария и пероксида бария. Удельная поверхность CuO и Y₂O₃ была 1 m²/g, а ВаО и ВаО₂ — 5-10 m²/g. Адсорбция проводилась при комнатной температуре на образцы, предварительно отожженные в вакууме (10^{-3} Torr) при температуре $\sim 150^\circ$ С в течение 2.5–3 h. В качестве адсорбата применялась двухкратно дистиллированная вода. Измерения адсорбции выполнены с помощью весов Мак-Бена с чувствительностью 2 · 10⁻⁵ g. Термогравиметрические (ТГ) измерения и дифференциальный термический анализ (ДТА) проведены на дериватографе Q-1500 при скорости нагрева 5°С/тіп. Сопротивление на постоянном токе измерялось четырехконтактным способом, а на частоте 10 GHz — методом объемного резонатора с *H*₀₁₁-модой колебаний.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Кинетика адсорбции *a* при постоянных давлениях водного пара приведена на рис. 1. При давлениях $p \leq 16$ Тогг *a* характеризуется быстрым ростом до насыщения a_{∞} за время $t \leq 18-20$ min. Кинетика описывается выражением

$$a = a_{\infty} \big[1 - \exp(-Kt) \big], \tag{1}$$

где a_{∞} — предельная адсорбция при $t \to \infty$.

Величина a_{∞} пропорциональна давлению и при $p \leq 16$ Torr $a_{\infty} \leq 1 \text{ mmol/g}$, $K \leq 4.7 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ (рис. 1, кривые 1-5). В диапазоне давлений $p \geq 16$ Torr после быстрого роста массы адсорбированной воды при $t \geq 20$ min наблюдается объемная адсорбция, которая характеризуется слабым ростом a с тенденцией к насыщению при t > 1800 min и имеет пороговый характер, поскольку проявляется при давлении $p \geq 16$ Torr и времени адсорбции t > 60 min (рис. 1, кривые 5, 6).

В керамических образцах поведение адсорбции аналогично, однако *а* характеризуется существенно меньшими значениями a_{∞} и объемная адсорбция проявляется при p = 18.7 Torr (рис. 1, вставка).

Результаты термогравиметрического и дифференциального теплового анализов образцов YBa₂Cu₃O₇ до и после адсорбции молекул H₂O приведены на рис. 2. В исходных образцах уменьшение массы при $T \ge 420^{\circ}$ С обусловлено десорбцией кислорода O1 (рис. 2, *a*). После адсорбции при p < 16 Тогг на кривых ТГ и ДТА наблюдаются потеря массы и эндотермический сигнал при температурах $85-105^{\circ}$ С, которые свидетельствуют об испарении воды, адсорбированной на поверхности, и поглощении теплоты испарения $Q_a \simeq 26$ kJ/mol (рис. 2, *b*). После адсорбции при $p \ge 16$ Тогг с ростом количества молекул H₂O, адсорбированных на поверхности, при нагревании образцов проявляется узкий экзотермический пик ДТА при $\sim 82^{\circ}$ С (рис. 2, *c*). Такой сигнал связан



Рис. 1. Кинетика адсорбции молекул воды в YBa₂Cu₃O₇ при давлениях паров $\beta = 3$ (1), 6 (2), 10 (3), 13 (4), 16 (5) и 18.7 Тогг (6). На вставке — кинетика адсорбции воды на керамических образцах YBa₂Cu₃O₇ при давлении 18.7 Тогг.

с выделением энергии молекулами H_2O и указывает на фазовый переход первого рода в слое воды на поверхности при нагревании. Количество выделенного тепла составляет ~ 3–5 kJ/mol, а количество поглощенной теплоты растет до 32–36 kJ/mol. Полученные величины Q_a соответствуют значениям теплоты физической адсорбции [9].

При появлении объемной адсорбции на кривых ТГ и ДТА проявляются сначала три, а затем четыре связанных состояния молекул воды, которым соответствуют уменьшение *m* и поглощение теплоты десорбции $Q_d \simeq 38$, 99, 72 и 68 kJ/mol с температурами максимумов сигналов ДТА $T_d \simeq 208$, 330, 370 и 775°С (рис. 2, *d*). Значения Q_d и T_d указывают на координационную водородную связь молекул H₂O с атомами в кристаллической решетке. Отметим, что состояния с $T_d \simeq 208$ и 330°С наблюдались после адсорбции при температурах $T \ge 127$ °С [10,11].

Таким образом, молекулы воды внедряются и диффундируют в кристаллическую решетку $YBa_2Cu_3O_7$ после формирования на поверхности частиц полислоя физически связанной воды. Толщину полислоя физически адсорбированных молекул $H_2O(h)$, при которой начинается



Рис. 2. Температурные зависимости потери массы (1) и сигнал ДТА (2) образцов YBa₂Cu₃O₇ до (*a*) и после поверхностной адсорбции молекул H₂O при 18.7 Тогг в течение 10 (*b*), 50 min (*c*) и после объемной адсорбции (*d*) с последующим отжигом состояний при нагреве до 250 (ДТА, 3), 400 (ДТА, 4), 450 (ДТА, 5). На вставке — кинетика заполнения молекулами H₂O состояний с температурами десорбции ~ 208 (1), 330 (2), 370 (3), 775°C (4).

диффузия, можно оценить из соотношения

$$h = \mu_a(ms)^{-1} \omega_{\rm H_2O} N_A^{2/3} M^{-2/3} \rho^{-1/3}, \qquad (2)$$

где μ_a , *m*, *M* — массы адсорбированной воды, образца, грамм-моля воды; *s* — удельная поверхность образца; ρ — плотность воды; $\omega_{\rm H_2O}$ — посадочная площадка молекулы H₂O; *N*_A — число Авогадро.

При $\omega_{\rm H_2O} = 10.2 \,{\rm A}^2$ [12], $\rho = 1 \,{\rm g/cm^3}$ толщина полислоя $h \simeq 100 \,{\rm \AA}$, а минимальная величина h, при которой наблюдается диффузия, $\sim 65 \,{\rm \AA}$.

Фазовый переход в полислое адсорбированной воды аналогичен переходу порядок-беспорядок в жидких кристаллах и ориентационным переходам на поверхности [13,14], поэтому его можно связать с переходом от упорядоченного состояния диполей при $T < 82^{\circ}$ С к разупорядоченному при $T > 82^{\circ}$ С. При этом упорядочение диполей на поверхности наступает при толщине полислоя h > 40 Å и возможно при взаимодействии с катионами YBa₂Cu₃O₇, закрепляющего их на поверхности, и дипольного в полислое, ориентационно упорядочивающего диполи [9].

Следует отметить, что в соединениях $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ с $\delta \ge 0.3$ при нагревании полислоя воды экзотермический сигнал ДТА не наблюдается. Это свидетельствует о том, что диполи не упорядочены в полислое адсорбата, вероятно, из-за понижения энергии ориентационного взаимодействия с ростом δ по мере увеличения расстояния между катионами в решетке и связанными с ними диполями в полислое.

Начало внедрения и диффузии молекул H_2O в кристаллическую решетку $YBa_2Cu_3O_7$ после сформирования полислоя толщиной $h \ge 65$ Å можно связать с понижением энергетического барьера хемосорбции молекул по мере роста h и перехода от моно- к полислою физически адсорбированной воды. Возможность связи следует из понижения энергии взаимодействия атомов высокотем-пературного сверхпроводника сорта α и зарядовым состоянием q_{α}^0 с атомами молекул H_2O

$$U = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon} \sum_{i,\alpha} q^0_\alpha V^i_\alpha,\tag{3}$$

где ε_0 — диэлектрическая постоянная;

$$V^i_lpha = \sum_{j,eta} rac{q^i_eta}{|r_{ilpha} - r_{jeta}|}$$

— электростатический потенциал, создаваемый *j*-атомами β -молекул H₂O на *i*-атоме, по мере формирования полислоя на величину диэлектрической проницаемости ε .

Коэффициент диффузии *D* молекул воды в объем частиц можно определить из соотношения [15]

$$D = \pi V^2 \Gamma (4S_1^2 t)^{-1} [a(t)/a_\infty]^2, \qquad (4)$$

где V — объем частиц, $S_1 = \rho V s$ — внешняя поверхность частиц (ρ — плотность образцов, $\Gamma = a_{\infty}/c_0$ (c_0 — количество адсорбата на границе образцов).

Полагая, что частицы YBa₂Cu₃O₇ одинакового размера, $a_{\infty} = a = 10.2 \text{ mmol/g}$ при $t \rightarrow 3000 \text{ min}$ и скорость поверхностных реакций, т.е. перехода молекул H₂O из свободного в связанное состояние, значительно выше скорости диффузии, получим, что $D = 2.6 \cdot 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}.$

С ростом времени объемной адсорбции число молекул в связанных состояниях возрастает, причем состояния заполняются неодинаково (вставка на рис. 2, *d*). При этом молекулы, локализованные в решетке, не взаимодействуют между собой, так как последовательным нагревом образцов до ~ 250, 340, 400 и 800°С каждое состояние отжигается без изменения Q_d остальных. Кроме того, кривые ДТА образцов, выдержанных в атмосфере водного пара в течение t > 300 min, характеризуются двумя пиками с температурами $T_{max} \simeq 240$ и 445°С, которые не сопровождаются изменениями массы (рис. 2, *d*). Это может указывать на образование соединений другого фазового состояния в YBa₂Cu₃O₇, плавление или распад которых сопровождаются поглощением теплоты.



Рис. 3. Кинетика адсорбции молекул воды на оксидах Y_2O_3 при давлениях 3, 6, 10, 15, 18.7 Тогг (*a*) и СuO при p = 3, 6, 10, 13, 16, 19 Torr (*b*). Цифры у кривых — значения *p*.



Рис. 4. Изотермы адсорбции молекул воды в пероксиде BaO₂ (*a*) и YBa₂Cu₃O₇ (*b*) при экспозициях 15 (*1*), 60 (*2*), 1100 (*3*) и 1400 min (*4*).

Таким образом, при объемной адсорбции молекулы воды образуют четыре связанных состояния в кристаллической решетке YBa₂Cu₃O₇.

Для определения мест локализации молекул воды в кристаллической решетке $YBa_2Cu_3O_7$ изучалась адсорбция на оксидах иттрия, меди, пероксиде бария, нестехиометрических купратах $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ с $\delta = 0.27$ и 0.7. В Y_2O_3 , CuO, BaO₂ зарядовые состояния ионов Y^{3+} , Cu^{2-} , Ba^{2+} , O^{2-} , O^- сопоставимы с зарядом атомов в $YBa_2Cu_3O_7 - Y^{3.05+}$, $Cu2^{2+}$, $Cu1^{1.46+}$, $O2^{2.01-}$, $O3^{2.16-}$, $Ba^{1.45+}$, $O4^{0.67-}$, $O1^{1.76-}$ [16], а пероксидная связь O = O в BaO₂ подобна связи между атомами O4 и O1. Поэтому зарядовые состояния атомов таких соединений могут моделировать потенциальный барьер хемосорбции и диффузии молекул H_2O в кристаллической решетке $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$. Кроме того, варьируя δ , можно изменять зарядовые состояния атомов в слоях Ba–O и Cu1–O и не менять в слоях Y, Cu2–O [16,17], что позволяет варьировать теплоты Q_d молекул H_2O , локализованных в

промежуточных слоях, и определить места локализации молекул в решетке YBa₂Cu₃O₇.

Кинетика адсорбции молекул воды на оксидах иттрия и меди сходна и характеризуется ростом *a* до насыщения при $t \leq 20 \text{ min}$ и постоянным значением *a* при t > 20 min (рис. 3). В диапазоне давлений $p \leq 19$ Torr поведение *a* описывается выражением (1) с параметрами $a_{\infty} \leq 0.97 \text{ mmol/g}$, $K \leq 3.5 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ и $a_{\infty} \leq 0.47$, $K \leq 4.6 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ соответственно для адсорбции на Y₂O₃ и CuO. Кривые ТГ и ДТА образцов Y₂O₃ и CuO после адсорбции воды при p = 18.7 Torr идентичны приведенным на рис. 2, *b* и свидетельствуют о формировании на поверхности оксидов слоя физически связанной воды с $h \simeq 100 \text{ Å}$ и отсутствии внедрения молекул H₂O в кристаллическую решетку.

Поведение адсорбции на BaO2 и YBa2Cu3O7 практически одинаково (рис. 4). При давлениях $p \leq 16$ Torr а характеризуется ростом до насыщения в течение $t \leq 20 \min$ и постоянной величиной *a* при $t > 20 \min$, параметры $a_{\infty} \leq 1 \text{ mmol/g}$ и $K \leq 4.1 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. При *p* ≥ 16 Torr наблюдается объемная адсорбция, которая характеризуется медленным ростом а со временем и тенденцией к насыщению при $t \rightarrow 1800-2000$ min. Быстрый рост a соответствует образованию на поверхности BaO₂ физически связанного слоя воды, теплота испарения которого $Q_a = 18 \text{ kJ/mol}$ (рис. 5, *b*), а медленный диффузии молекул H₂O в кристаллическую решетку, где при малых t они образуют одно (рис. 5, c), а с ростом t два состояния с $Q_d = 23$ и 21 kJ/mol и $T_d = 95$ и 125°С (рис. 5, d). Молекулы диффундируют в решетку после сформирования на поверхности полислоя с $h \simeq 10-20$ Å. Кроме того, на кривых ДТА проявляются



Рис. 5. Температурные зависимости потери массы (1) и сигнал ДТА (2) образцов ВаO₂ до (a) и после адсорбции молекул воды при 18 Тогг в течение 25 (b), 70 (c) и 360 min (d).

Теплоты десорбции связанных состояний воды в кристаллической решетке $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

Соединение	Теплота десорбции (kJ/mol) состояний с <i>T_d</i> (°C)			
	208 ± 10	330 + 20	370 + 10	775 ± 5
YBa ₂ Cu ₃ O ₇	38	79	72	68
YBa ₂ Cu ₃ O _{6.73}	23	81	51	51
YBa2Cu3O6.3	56	125	42	75

два сигнала с $T_{\text{max}} \simeq 240$ и 380°С (рис. 5, *d*), которые не сопровождаются изменениями *m* и, вероятно, связаны с образованием соединений другого фазового состава. При этом в BaO₂ и YBa₂Cu₃O₇ температуры T_{max} первого сигнала совпадают, а второго близки, что может указывать на идентичный или близкий состав фаз, образуемых в обоих соединениях при взаимодействии с водой.

Таким образом, одинаковое поведение объемной адсорбции молекул H_2O в BaO_2 и $YBa_2Cu_3O_7$ и ее отсутствие в Y_2O_3 и CuO может свидетельствовать, что в $YBa_2Cu_3O_7$ образование связанных состояний обусловлено взаимодействием диполей H_2O с атомами бария и кислорода в слое Ba-O.

В соединениях YBa₂Cu₃O_{7-б} при уменьшении числа атомов кислорода O1 теплоты Q_d четырех связанных состояний молекул H₂O меняются (см. таблицу). Так, с ростом δQ_d состояний с $T_d \simeq 200$ и 770°С изменяется немонотонно, а Q_d состояний с $T_d \simeq 310$ и 360°С соответственно плавно повышается и понижается. Так как теплота Q_d выделяется при разрыве связи между атомами в молекуле воды с зарядовыми состояниями q_{β}^{J} и решетки с зарядовыми состояниями q_{α}^{0} , энергия которой U (выражение (3)), то поведение $Q_d(\delta)$, повидимому, обусловлено изменением q_{α}^{0} атомов решетки с ростом δ . Если при $\delta \to 1$ зарядовое состояние Cu1 плавно уменьшается от +1.5 до +0.8, а состояние Ва увеличивается от +1.5 до +2 [16,18], то поведение Q_d состояний с $T_d \sim 310$ и $360^\circ \mathrm{C}$ связано с изменениями соответственно q_{Ba} и q_{Cu1} и может указывать, что в этих состояниях молекулы Н2О локализованы вблизи атомов Ва и Cu1 (рис. 6). При этом теплота десорбции состояния с $T_d \simeq 310^{\circ}{
m C}$ в 1.4–3.5 раза превышает Q_d остальных состояний, что указывает на более сильную связь молекул с окружающими атомами. В этом состоянии молекулы, по-видимому, локализованы в междоузлиях слоя Ва-О и координационно связаны с атомами Ва и О4 (состояние II на рис. 6), а рост Q_d при $\delta \rightarrow 1$ отражает увеличение q_{Ba}, q_{O4} и энергии U. В состоянии с $T_d \simeq 360^{\circ}$ С молекулы H₂O координационно связаны с атомами Cu1, O4 и O1 (состояние III на рис. 6), падение Q_d при $\delta \to 1$ отражает понижение U за счет уменьшения q_{Cu1} и числа атомов O1. Молекулы Н2О в двух других состояниях, вероятно, локализованы в междоузлиях слоев Ва-О, Сu1-О и Ва-О, Cu2-О и взаимодействуют с атомами O4, Cu2, Cu1 и Ba. Поведение $Q_d(\delta)$ этих состояний при $\delta \to 1$, вероятно, обусловлено немонотонными изменением q_{04} от -0.67 до -2.07 и распределением электронной плотности между орбиталями Cu2 при поступлении носителей из промежуточных в купратные слои [16,19] (состояние *IV* на рис. 6), а также уменьшением расстояния Cu1–O4 [20] и ослаблением отталкивания по мере выхода из решетки O1 (состояние *I* на рис. 6).

Следует отметить, что зависимость Q_d четырех состояний от содержания кислорода в Cu1–O слоях свидетельствует, что молекулы воды не локализуются в междоузлиях слоев Y и Cu2–O. Это можно объяснить тем, что отталкивание между атомами Y и H в молекуле H₂O превышает притяжение между Y и O препятствуя образованию устойчивых состояний. Отсутствие корреляции между числом атомов O1 и молекул H₂O в решетке при $\delta \rightarrow 1$ указывает на то, что место локализации молекул определяется взаимодействием катионов и кислорода в молекуле, а ориентация — взаимодействием анионов O4 и атомов водорода.

Таким образом, в решетке YBa₂Cu₃O₇ молекулы воды преимущественно локализованы в междоузлиях промежуточных слоев и координационно связаны с атомами Ba, Cu1, O4.

Внедрение молекул H₂O в кристаллическую решетку YBa₂Cu₃O₇ при времени адсорбции $t \leq 240$ min не меняет температурную зависимость сопротивления на постоянном токе и критическую температуру (рис. 7, *a*). Однако с ростом *t* величина *R* повышается (рис. 7, *a*, вставка). Увеличение *R*, по-видимому, обусловлено появлением и возрастанием числа включений диэлектрических фаз, образующихся при t > 300 min, распаду которых соответствуют сигналы ДТА с $T_{\text{max}} \simeq 240$ и 445°C.



Рис. 6. Схема локализации молекул H₂O в кристаллической решетке YBa₂Cu₃O₇: состояния с $T_d \simeq 208$ (I), 330 (II), 370 (III) и 775°C (IV).

Журнал технической физики, 2000, том 70, вып. 9



Рис. 7. Температурная зависимость сопротивления керамик $YBa_2Cu_3O_7$ на постоянном токе (*a*) до и после адсорбции при 18.7 Тогг в течение $t \leq 240 \min$ (на вставке — зависимость сопротивления при комнатной температуре от времени адсорбции) и поверхностного сопротивления (*b*) до (*1*) и после адсорбции молекул H₂O в течение 240 (2) и 480 min (3).

В отличие от *R* поверхностное сопротивление R_s возрастает при внедрении (до ~ $2.6 \cdot 10^{21}$ cm⁻³) молекул H₂O в кристаллическую решетку YBa₂Cu₃O₇ как при $T > T_c$, так и $T < T_c$. При этом температура сверхпроводящего перехода не меняется (рис. 7, *b*). Поскольку при $T > T_c R_s = (\mu_0 \mu \omega \rho/2)^{1/2}$, где μ_0 , μ , ω — магнитные постоянная и проницаемость, частота и удельное сопротивление

$$\rho = \rho_i + \rho_d + \rho_{ph} + \rho_e, \tag{5}$$

где ρ_i , ρ_d , ρ_{ph} , ρ_e — вклады в удельное сопротивление, обусловленные рассеянием на примесях, дефектах, фононах и электронах, то рост R_s по мере внедрения молекул H₂O в решетку можно объяснить увеличением вклада ρ_d за счет рассеяния носителей на атомах молекул H₂O. При $T < T_c$, где $R_s = -\mu_0 \omega \text{Im} \bar{\lambda}$ ($\bar{\lambda}$ — комплексная глубина

проникновения [21]) определяется диссипацией энергии носителями в слое глубиной λ , рост R_s , по-видимому, связан с увеличением диссипированной энергии при рассеянии на атомах молекул H₂O.

Таким образом, при адсорбции молекул воды на поверхности $YBa_2Cu_3O_7$ образуется полислой физически связанных молекул H_2O . После сформирования слоя толщиной $h \ge 65-100$ Å молекулы диффундируют в кристаллическую решетку, где локализуются преимущественно в междоузлиях промежуточных слоев, образуя четыре связанных состояния. Такие молекулы не влияют на температуру сверхпроводящего перехода и сопротивление на постоянном токе, однако приводят к росту поверхностного сопротивления. Увеличение сопротивления на постоянном токе, по-видимому, связано с образованием диэлектрических соединений другого фазового состава.

Список литературы

- [1] *Нефедов В.И., Соколов А.Н., Тызихов М.А.* и др. // Поверхность. 1989. № 9. С. 22–32.
- [2] Нефедов В.И., Соколов А.Н. // ЖНХ. 1989. 36. № 11. С. 2723–2739.
- [3] Пуляева И.В., Гранова Н.С., Велихов Ю.Н., Усенкова В.В. Препринт. ИМК-92-13. Харьков, 1992. 70 с.
- [4] Barkatt A., Hujaji H., Vasentha R.W. et al. // MRS Bulletin 1993. September. P. 45–52.
- [5] Каланов М.У., Каримов М., Пайзулаханов М.С. и др. // Узб. физ. журн. 1993. № 2. С. 56-61.
- [6] Еремина Е.А., Олейников Н.Н., Нефедов В.И., Соколов А.Н. // ЖВХО. 1989. Т. 34. № 4. С. 528–537.
- [7] Черанев А.И., Розов С.П., Миронов В.С., Барсова Л.И. // СФХТ. 1990. Т. 3. № 6. С. 37–42.
- [8] Harris L.B., Nuang F.K. // Sol. St. Commun. 1988. Vol. 67. N 4. P. 359–362.
- [9] Антонченко В.Я., Давыдов А.С., Ильин В.В. Основы физики воды. Киев: Наукова думка, 1991. 668 с.
- [10] Байков Ю.М., Егоров Е.А., Жиженков В.В. и др. // СФХТ. 1990. Т. З. № 1. С. 99–108.
- [11] Еремина Е.А., Ярославцев А.Б., Олейников Н.Н. и др. // СФХТ. 1989. Т. 2. № 7. С. 617–620.
- [12] Meals R.N., Lemis F.M. Silicones. New York: Reihold Publ. Corp., 1963. 256 p.
- [13] Де Жен П. Физика жидких кристаллов. М.: Мир, 1977. 279 с.
- [14] Огенко В.М., Розенбаум В.М., Чуйко А.А. Теория колебаний и переориентаций поверхностных групп атомов. Киев: Наукова думка, 1991. 348 с.
- [15] *Тимофеев Д.П.* Кинетика адсорбции. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 250 с.
- [16] Гусанов В.Е. // ФНТ. 1995. Т. 21. № 8. С. 805-809.
- [17] Вишняков А.В. // Высокотемпературная сверхпроводимость. Л.: Машиностроение, 1990. С. 377–404.
- [18] Fuku Y., Nagoshi N., Suzuki T. et al. // Phys. Rev. B. 1989. Vol. 39. N 16. P. 11434–11437.
- Bianconi A., De Santis M., Di Cicco A. et al. // Phys. Rev. B. 1988. Vol. 38. N 10. P. 7196–7199.
- [20] Manthiram A., Tang X.X., Goodenough J.B. // Phys. Rev. B. 1990. Vol. 42. N 1A. P. 138–150.
- [21] Tec N.H., Salemon M.B., Datta T. et al. // Phys. Rev. B. 1992.
 Vol. 45. N 10. P. 5628–5632.